

本研究室D2神田朋希がインターンシップに行きました



2022年11月1日から2023年1月31日までの3か月間、神田君は東芝・研究開発センターの電子デバイスラボラトリーでインターンシップに参加しました。アカデミアでは学べない研究の側面を学んだようです。